#### P23562.P04

#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Makoto MOGAMIYA et al.

Serial No.: Not Yet Assigned

Filed : Concurrently Herewith

For : IMAGE PICKUP DEVICE

#### **CLAIM OF PRIORITY**

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450

Sir:

Applicant hereby claims the right of priority granted pursuant to 35 U.S.C. 119 based upon Japanese Application No. 2002-213907, filed July 23, 2002. As required by 37 C.F.R. 1.55, a certified copy of the Japanese application is being submitted herewith.

Respectfully submitted, Makoto MOGAMIYA et al.

ypaner fly 16.

Reg. No. 29,027

July 14, 2003 GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C. 1950 Roland Clarke Place Reston, VA 20191 (703) 716-1191

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2002年 7月23日

出願番号 Application Number:

特願2002-213907

[ ST.10/C ]:

[JP2002-213907]

出 願 人 Applicant(s):

ペンタックス株式会社

2003年 4月11日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



# 特2002-213907

【書類名】

特許願

【整理番号】

P4863

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H04N 5/335

H02B 1/10

H01L 31/0203

【発明者】

東京都板橋区前野町2丁目36番9号 旭光学工業株式 【住所又は居所】

会社内

【氏名】

最上谷 誠

【発明者】

東京都板橋区前野町2丁目36番9号 旭光学工業株式 【住所又は居所】

会社内

【氏名】

坂井 照男

【特許出願人】

【識別番号】

000000527

【氏名又は名称】 旭光学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100083286

【弁理士】

【氏名又は名称】 三浦 邦夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001971

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9704590

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 撮像素子

【特許請求の範囲】

【請求項1】 セラミックパッケージに実装され、撮像面がセラミックパッケージ内に封印された撮像素子であって、

該撮像面との間の空間を、前記セラミックパッケージとにより密封する光学部材であって、該光学部材が前記撮像面に対向する面に、イオンプレーティングによってコーティング膜を形成し、該コーティング膜と前記セラミックパッケージとを接着剤によって接着したこと、を特徴とする撮像素子。

【請求項2】 前記イオンプレーティングにより形成されたコーティング膜は、物質 $SiO_2$ 、 $Al_2O_3$ 、 $ZrO_2$ 、 $Ta_2O_5$ のいずれか一つまたはこれらの組み合わせによって一層または多層からなる請求項1記載の撮像素子。

【請求項3】 前記コーティング膜の厚さは、全体で50~150nmである請求項1または2記載の撮像素子。

【請求項4】 前記コーティング膜は、前記光学部材がセラミックパッケージの段部に当接する周縁部近傍に枠状に形成されている請求項1から3のいずれか一項記載の撮像素子。

【請求項5】 前記光学部材は、赤外カットフィルタ、光学ローパスフィルタ、色補正フィルタまたは保護ガラスのいずれか一つまたはこれらの組み合わせである請求項1から4のいずれか一項記載の撮像素子。

【請求項6】 請求項1記載の撮像素子の前記光学部材に前記イオンプレーティングによるコーティング膜を形成する際に前記光学部材を保持するフレームであって、前記光学部材を所定位置に位置決め保持する枠部と、該枠部内に形成され、光学部材の前記撮像面に対向する側の面をマスクするマスク部と、該マスク部を貫通して形成された、前記コーティング膜を形成する面を露呈させる溝とを備えたことを特徴とするコーティング用フレーム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の技術分野】

本発明は、セラミックパッケージに実装され、撮像面がセラミックパッケージの開口空間内に封印された撮像素子および該撮像素子に使用される光学部材のコーティングに使用されるコーティング用フレームに関する。

[0002]

#### 【従来技術およびその問題点】

ディジタルカメラなどに使用される撮像素子、例えばCCD撮像素子は、セラミックパッケージに実装され、撮像面側に開いた開口内に封印されている。このような撮像素子ユニットのセラミックパッケージには、撮像面よりも被写体側に、光学ローパスフィルタおよび赤外カットフィルタが接着されている。

[0003]

光学部材、特に赤外カットフィルタや色補正フィルタは、赤外カット特性や色特性を得るために、数種の元素が添加されている。これらの元素が酸化または水分と反応すると、その部分が表面から容易に剥がれやすくなってしまう。また光学ローパスフィルタや保護ガラスにおいては水分との反応により表面にやけが発生し、この部分から容易に剥がれやすくなってしまう。セラミックパッケージの光路空間内には窒素ガスが充填されているが、剥がれによって窒素がリークすると、撮像素子が劣化してしまう、という問題があった。

[0004]

#### 【発明の目的】

本発明は、このような従来の撮像素子の問題に鑑みてなされたもので、光学部 材とセラミックパッケージとの接着密封性を高めることを目的とする。

[0005]

#### 【発明の概要】

この目的を達成するために本発明は、セラミックパッケージに実装され、撮像面がセラミックパッケージ内に封印された撮像素子であって、該撮像面との間の空間を、前記セラミックパッケージとにより密封する光学部材であって、該光学部材が前記撮像面に対向する面に、イオンプレーティングによってコーティング膜を形成し、該コーティング膜と前記セラミックパッケージとを接着剤によって接着したことに特徴を有する。

前記イオンプレーティングにより形成するコーティング膜は、物質SiO $_2$ 、 $Al_2O_3$ 、 $ZrO_2$ 、 $Ta_2O_5$ のいずれか一つまたはこれらの組み合わせによって一層または多層とするのが好ましい。

コーティング膜の厚さは、全体で50~150nmが強度、コスト面で優れている。 前記コーティング膜は、前記光学部材がセラミックパッケージの段部に当接す る周縁部近傍に枠状に形成すればよい。

光学部材としては、赤外カットフィルタ、光学ローパスフィルタ、色補正フィルタまたは保護ガラスのいずれか一つまたはこれらの組み合わせが使用される。

また、前記光学部材に前記イオンプレーティングによるコーティング膜を形成する際に、前記光学部材を所定位置に位置決め保持する枠部と、該枠部内に形成され、光学部材の前記撮像面に対向する側の面をマスクするマスク部と、該マスク部を貫通して形成された、前記コーティング膜を形成する面を露呈させる溝とを備えた前記光学部材を保持するコーティング用フレームを使用することが好ましい。

#### [0006]

#### 【発明の実施の形態】

以下図面に基づいて本発明を説明する。図1は、本発明の撮像素子を搭載した 一眼レフカメラの主要光学素子を示す光路図である。

撮影レンズLを透過した被写体光束は、クイックリターンミラー13で反射され、設計上の結像面位置IPと等価位置に配置されたフォーカシングスクリーン15を透過し、コンデンサレンズ17で収束され、ペンタプリズム19で反射され、接眼レンズ21から射出する。使用者は、フォーカシングスクリーン15上に形成された被写体像を、接眼レンズ21、ペンタプリズム19およびコンデンサレンズ17を介して、正立実像として観察する。

#### [0007]

一方、撮影時には、クイックリターンミラー13がアップしたときに被写体像が形成される設計上の結像面位置IPよりもやや被写体側にフォーカルプレンシャッタ幕23が配置され、フォーカルプレンシャッタ幕23の背後には撮像素子101が、その撮像面103が結像面位置IPに一致させて配置されている。

したがって、撮像時にはクイックリターンミラー13がアップし、フォーカルプレンシャッタ幕23が開いて、撮像面103に被写体像が形成され、光電変換素子によって光電変換され、電荷として蓄積(撮像)される。蓄積された電荷は、フォーカルプレンシャッタ幕23が閉じた後に電気信号として読み出される。

#### [0008]

撮像素子101の断面構造を、拡大して図2に示した。この撮像素子101は、光電変換素子、水平、垂直転送用CCDなどのCCD素子、カラーフィルタおよびマイクロレンズなどの光学素子、駆動信号、画素信号等を入出力するピンなどを備えた撮像素子主要部が、セラミックパッケージ111に封入されている。

セラミックパッケージ111は、断面凹字形状を呈する浅い箱形状を呈していて、その底部に撮像素子主要部がパッケージングされ、底部が撮像面103になっている。

なお、撮像面103は、撮像素子主要部の光電変換素子に入射する被写体光束 を最終的に規制するカラーフィルタまたはマイクロレンズにより決まる面である

#### [0009]

撮像面103の前方(被写体側)には、IR(赤外)カットフィルタ、光学ローパスフィルタ、色補正フィルタまたは保護ガラスのいずれか一つまたはこれらの組み合わせからなる光学部材121が配置され、セラミックパッケージ111の枠部112内周面に形成された段部113に嵌合され、段部113に接着剤117により接着固定されている。光学部材121と撮像面103との間が密閉され、この密閉空間115に不活性ガスとして窒素が充填されている。

#### [0010]

この光学部材  $1 \ 2 \ 1$  には、段部  $1 \ 1 \ 3$  に接着する側の面(撮像面  $1 \ 0 \ 3$  側の面)の周辺部に、イオンプレーティングによるコーティング膜  $1 \ 2 \ 3$  が形成されている(図 3)。このコーティング膜  $1 \ 2 \ 3$  は、物質  $SiO_2$ (酸化珪素)、 $Al_2O_3$ (酸化アルミニウム)、 $ZrO_2$ (酸化ジルコニウム)、 $Ta_2O_5$ (五酸化タンタル)のいずれか一つによる単層またはこれらの組み合わせからなる複数層から形成されている。

#### [0011]

このコーティング膜 1 2 3 は、単層の場合最も好ましい物質は $Si0_2$ および $Ta_20_5$ で、その次が $Al_20_3$ 、 $Zr0_2$ である。コーティング膜 1 2 3 を複層で構成する場合は、 $Si0_2$ および $Ta_20_5$ を交互に積層する。コーティングの順番は、光学接着剤との相性により設定する。

また、コーティング膜123の厚さは、50~150nmが好ましい。コーティング膜123が50nmより薄くなると、膜の付着強度が弱くなると共に膜厚のコントロールが難しくなる。コーティング膜123を150nmより厚くすると、コーティング膜123の内部に発生する応力が大きくなり、これが基板(光学部材121)を変形させてしまう場合がある。

#### [0012]

この実施形態では、光学部材121のコーティング膜123と段部113とが 光学接着剤等の接着剤117により接着固定される。

イオンプレーティングによるコーティング膜123は、光学部材121の素材に対して非常に強固に蒸着され、温度変化、湿度の影響が非常に少ないので、コーティング膜123が光学部材121から剥離するおそれがない。

#### [0013]

次に、光学部材121にコーティング膜123をイオンプレーティングする際に使用するマスクフレーム131の構造について、図4および図5を参照して説明する。マスクフレーム131は、光学部材121を載置するマスク板133と、光学部材121の位置決め作用も果たす、マスク板133の両短手縁部から直立する受け枠135を備えている。マスク板133は、光学部材121の外形より僅かに大なる略相似形に形成されていて、コーティング膜123に対応する長手方向の縁部近傍および短手方向の縁部近傍にそれぞれ溝134a、134bが形成されている。

### [0014]

このマスクフレーム131に光学部材121を載置した状態で、イオンプレーティング装置(真空釜)内に収納し、マスク板133側から、いずれかの物質のイオンを蒸着させる。溝134a、134bを透過したイオンは、光学部材12

1に付着し、コーティング膜123を溝134a、134bに沿って板圧方向に 形成していく。一層の場合は、膜厚が50~150nmになるまでイオンプレーティン グを継続する。複数層形成する場合は、膜厚が所定の厚さになったときにその物 質によるイオンプレーティングを終了し、次の物質によるイオンプレーティング を実行する。この処理を、所望の物質毎に繰り返す。この場合も全体の膜厚は、 50~150nmの範囲内とすることが望ましい。

#### [0015]

本実施形態ではさらに、このようにしてコーティング膜123を形成した後に、コーティング膜123が形成されていない透過領域125に、電子ビームコートを施す。図6には、電子ビームコーティング処理の際の支持構造を示してある。この実施形態の第2マスクフレーム141は、光学部材121の外形を囲むフレーム部143と、このフレーム部143内に光学部材121を載置する段部145を備えている。この段部145は、光学部材121のコーティング膜123とほぼ合致していて、コーティング膜123の全面が段部145に接触してマスクされる。つまり、コーティング膜123で周囲を囲まれた透過領域125のみが露出する。このように光学部材121を第2マスクフレーム141に載置した状態で、所定の電子ビームコーティング装置の釜内に入れて、コーティング膜123で囲まれた透過領域125に電子ビームコーティングにより反射防止膜を形成する。この反射防止膜は、物質SiO2、Ta2O3の組み合わせ、または物質Al2O3、ZrO2、SiO2を積層して形成する。なお、この反射防止膜は、基板の反対側の面にも形成する。

#### [0016]

以上のように、一方の面にイオンプレートコーティングによるコーティング膜123および電子ビームコーティングによるコーティングが施された光学部材121を、窒素ガスが充填された炉内で、接着剤117によってセラミックパッケージ111の段部113に接着し、接着剤を硬化されば、この撮像素子101が完成する。接着剤117はコーティング膜123と段部113とに塗布され、これらを気密状態に接着する。

#### [0017]

以上の通り本発明の実施形態では、光学部材121を段部113に接着する面にイオンプレートコーティングを施してコーティング膜123としたので、接着剤117とコーティング膜123、段部113が剥がれ難く耐久性が増し、窒素ガスがリークするおそれが非常に少なくなった。

[0018]

以上の実施形態では、窒素ガスと直接接触し、セラミックパッケージ111に 直接接着する部材として光学部材121を使用したが、本発明はこの実施形態に 限定されない。

[0019]

#### 【発明の効果】

以上の説明から明らかな通り本発明は、セラミックパッケージされる撮像素子の撮像面との間の空間をセラミックパッケージとにより密封する光学部材が、前記撮像面に対向する面に施されたイオンプレーティングによるコーティング膜を介して前記セラミックパッケージに接着されるので、コーティング膜は湿度や温度変化に強く、コーティング膜が光学部材から剥離したり、気密性が損なわれることが無くなる。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の実施形態である撮像素子を搭載した一眼レフカメラの主要光学素子を示す光路図である。
  - 【図2】 同実施形態の撮像素子の拡大断面図である。
- 【図3】 同撮像素子に搭載される光学部材の実施例を撮像面側から示す背面図である。
- 【図4】 同光学部材にイオンプレーティングを施すときの支持構造を示す断面図である。
- 【図5】 同光学部材の外周部付近にイオンプレーティングを施すときに使用する光学部材保持枠をイオン照射側から見た斜視図である。
- 【図6】 同光学部材に電子ビームコートを施すときの支持構造を示す断面 図である。

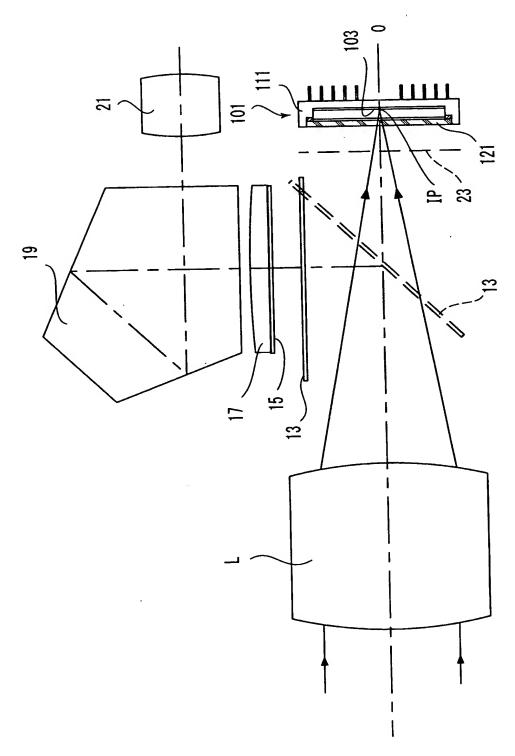
#### 【符号の説明】

# 特2002-213907

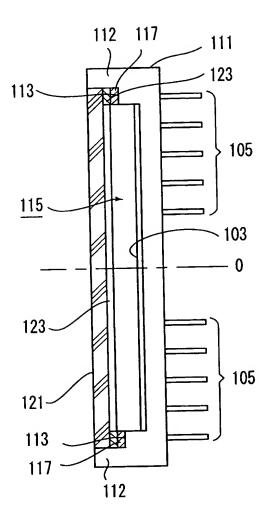
- 13 クイックリターンミラー
- 15 フォーカシングスクリーン
- 17 コンデンサレンズ
- 19 ペンタプリズム
- 21 接眼レンズ
- 23 フォーカルプレンシャッタ幕
- 101 撮像素子
- 103 撮像面
- 105 空間
- 111 セラミックパッケージ
- 113 段部
- 115 密閉空間
- 117 接着剤
- 121 光学部材
- 123 コーティング膜
- 125 透過領域
- 131 マスクフレーム
- 134a 134b 溝
- 141 第2マスクフレーム
- 143 フレーム部
- 145 段部

【書類名】 図面

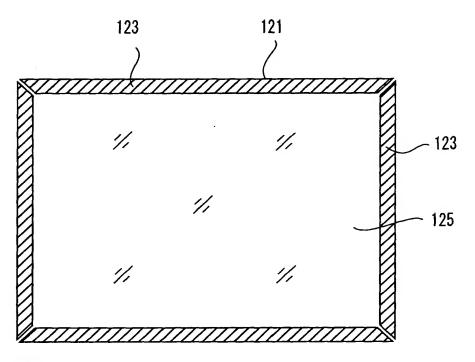
# 【図1】



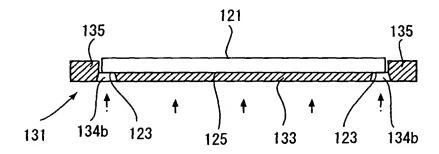
【図2】



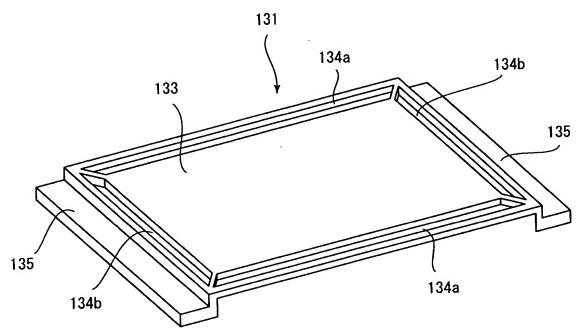
【図3】



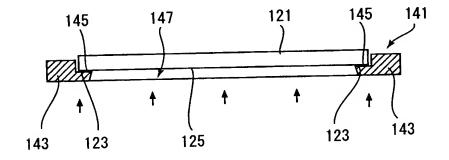
【図4】



【図5】



【図6】



【書類名】 要約書

【要約】

【目的】光学部材とセラミックパッケージとの接着密封性を高める。

【構成】セラミックパッケージ111に実装され、撮像面103がセラミックパッケージ111内に封印された撮像素子101であって、該撮像面103の被写体側に、該撮像面103との間の空間105を、セラミックパッケージ111とにより密封する光学部材121であって、該光学部材121が撮像面に対向し、かつセラミックパッケージ111の段部113に当接する面にイオンプレーティングによってコーティング膜123を形成し、該コーティング膜123と段部113とを接着剤117によって接着して前記空間105を密封した。

【選択図】 図2

# 認定・付加情報

特許出願の番号

特願2002-213907

受付番号

50201081245

書類名

特許願

担当官

第四担当上席 0093

作成日

平成14年 7月24日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成14年 7月23日

## 出願人履歴情報

識別番号

[000000527]

1. 変更年月日

1990年 8月10日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都板橋区前野町2丁目36番9号

氏 名

旭光学工業株式会社

2. 変更年月日

2002年10月 1日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都板橋区前野町2丁目36番9号

氏 名

ペンタックス株式会社